证券代码：688279　　证券简称：峰岹科技

峰岹科技（深圳）股份有限公司

投资者关系活动记录表

2026 年 11 月 3 日-11 月 4 日

投资者关系活动类别	■特定对象调研　□分析师会议 □媒体采访　□业绩说明会 □新闻发布会　□路演活动 □现场参观　□电话会议 □网络会议　□其他
参与单位名称	中金公司　永赢基金　红土创新基金　Trivest Advisor 中泰证券　博时基金　恒生前海基金　复胜资产 江海证券　鹏华基金　硕丰基金　和沣资产 兴业证券　广发基金　奇盛基金　大朴资产 浙商证券　汇添富基金　醇厚基金　温氏投资 天风证券　平安基金　清水源投资　深圳瑞园投资 国信证券　诺安基金　博普投资　亘曦资产 东亚前海证券　宝盈基金　创富兆业　喜世润投资 广发证券　信达澳亚基金　寰宸基金　文渊资本 光大证券　安信基金　云禧投资　望正投资 GIC　大成基金　万方达资管　天演论投资 盈泰投资　前海开源基金　鲸域资产 泰康资产　财通资管　Millennium Capital
时间	2026 年 11 月 3 日-2026 年 11 月 4 日
地点	深圳市南山区中金大厦、公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：BI LEI、董事会秘书：孙允孜、财务总监：张红梅、联席公司秘书：焦倩倩

投资者关系活动主要内容	**本次相关交流内容汇总如下：** **1、公司 2026 年前三季度的整体经营情况如何，收入、利润增长较快的原因是什么？** 公司 2026 年前三季度实现营业收入 8.42 亿元，同比增长 50.88%；前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.69 亿元，同比增长 76.62%，收入、利润增长较快，主要系：一方面公司持续保持研发投入力度，积极拓宽市场渠道，挖掘增量空间，工业和汽车应用领域收入增长显著。其次，公司在智能小家电等传统优势领域持续巩固市场份额，家电产品的市场渗透率持续提升，业务规模与盈利水平同步增长。 **2、公司在工业领域增长较快的原因是什么？未来展望情况如何？** 2026 年前三季度，公司在工业领域收入增长较快，主要得益于公司在服务器散热驱控产品的收入规模快速提升。 服务器散热系统对 BLDC 电机驱控方案提出了极严苛的要求：更高精度、更快响应和极致稳定，公司凭借在工业伺服领域深厚的专利技术与前瞻布局，已成功构筑难以撼动的技术护城河。目前，公司已进入全球主流散热模组厂商核心供应链，为服务器运算单元、服务器交换机、数据中心电源及 CDU 等部件的散热需求提供高效能电机驱动控制方案。 展望未来，算力基础设施的建设步伐暂未停歇。面对数据中心日益严峻的能耗挑战与多元散热需求，公司正积极扩大研发量能，继续提升产品在数据中心风冷散热市场的渗透率，加大对液冷散热产品的开发力度，持续为终端客户提供更高效、更节能、低震低噪的散热驱动方案。 **3、公司在机器人领域的产品线布局有哪些？** 公司目前已经机器人领域主要产品布局包括：公司与三花控股集团有限公司设立合资公司，聚焦空心杯电机领域研发与产业化，成功实现人形机器人关节核

	心技术方案的突破；公司发布 FU75XX 系列芯片—系业界首款基于 32 位 RISC-V 双核架构的电机驱动专用 MCU，该产品融合第二代电机控制引擎（ME2）与高性能 RISC-V 内核，适配机器人应用场景，为公司布局机器人赛道打下技术基础。 **4、2026 年前三季度公司在智能小家电业务持续增长的核心原因有哪些？** 一方面来自于公司市场份额持续提升，另一方面是公司具备显著的技术优势：和通用 MCU 方案相比，公司通过算法硬件化和专用 ME 内核，使得控制方案更加精准、效率更高，在性能方面得到终端客户的认可。 目前公司在智能小家电领域已拥有较好的市场份额，后续还会持续推动产品方案、算法和技术等升级，有望进一步提升市场份额。 **5、2026 年公司产品在汽车业务的整体情况如何？** 在全球汽车电动化、智能化深度转型的行业背景下，BLDC 电机凭借高能效、高可靠性、紧凑型结构的核心优势，在车载热管理、车身控制、底盘系统、座舱智能化等核心场景的应用渗透速度持续加快，车规级电机驱动控制芯片市场需求迎来爆发式增长。汽车领域芯片产品的验证周期普遍较长、进入门槛高。目前，公司多款车规级 BLDC 驱动控制芯片已完成 AEC-Q100 车规认证，正在进行 ISO26262 功能安全产品认证，相关产品认证体系持续完善，技术性能与产品品质获得汽车行业上下游的高度认可。公司已与多家知名汽车和 Tier1 厂商建立深度战略合作关系。未来，公司将继续拓深拓宽汽车电子应用领域，将汽车电子打造为公司业绩增长的重要引擎。 **6、请介绍下公司收购传感器公司的基本情况及收购的意义，目前的整体进度如何？** Sciosense 是一家主要从事流量传感器、气体传感器、温湿度传感器与压力传感器等集成电路和解决方案的专业半导体传感器企业，主要采用 Fabless 的经营

	模式。Sciosense 具有较长的传感器技术研发积累，在高精度时间数字转换技术、超低功耗、时差法算法、固态化学气体传感、MEMS 传感及传感器信号调理等方面形成了较为深厚的技术积累，在超声波流量计量芯片等细分领域形成较强的专业化竞争优势，在国际智能超声波计量市场属于标杆级技术方案商。截至 2026 年 9 月 8 日，Sciosense 已获授权专利 258 项，并已具备扎实的客户基础与长期技术口碑，主要竞争对手包括 Sensirion（盛思锐）、BoschSensortec（博世传感器）、Infineon Technologies（英飞凌）、STMicroelectronics（意法半导体）等全球知名企业。 本次通过收购 Sciosense 传感器资产，有利于公司补齐“物理感知”环节。收购完成后，公司未来的产品矩阵不再仅专注驱控芯片，而是面向汽车电子、工业控制、人工智能等高景气赛道的成套方案；此外，本次收购能为公司自身出海战略搭建起桥梁，逐步建立起区别于本土同行的全球化差异化竞争优势。 目前，本次交易尚需取得公司股东会批准；此外，本次交易需完成境外投资、商务、外汇以及股份转让登记等程序。相关程序能否完成及完成时间存在不确定性，本次交易存在延期、变更或终止的风险。公司将根据相关程序的进展情况适时履行信息披露义务，提请投资者注意相关风险。